No-034

Press Release

2011 年 5 月 30 日

報道関係各位

テックファーム株式会社
（ＪＡＳＤＡＱ　3625）

テックファーム、JCM AMERICAN と 非接触型 IC チップを用いたモバイル電子マネーによる事業化推進で業務提携

海外市場に向けた新たな金銭処理ソリューションを開発

テックファーム株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 千原信悟、以下：テックファーム）は、日本金銭機械株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 上東洋次郎、以下 JCM）の米国子会社 JCM AMERICAN CORP.（本社：米国ラスベガス、代表取締役社長 礒井昭良、以下 JAC）と非接触型 IC チップを用いたモバイル電子マネー事業において業務提携いたしました。本業務提携により、両社がそれぞれ蓄積してきたノウハウを補完・融合し発展させ、海外市場に向けた新たな金銭処理ソリューションの開発、事業化を行います。

テックファームは、非接触 IC チップ搭載の携帯電話、いわゆる『おサイフケータイ』を連動させたソリューション開発では国内屈指の企業です。大手コンビニエンスストアの電子マネーアプリ、大手ファストフード店のクーポンアプリを始め、多数の開発・運用実績を持ち、2008 年には、NEC や NTT データなど国内トップメーカーと並び、フェリカネットワークス（※1）の「ゴールドパートナー」の認定を受けました。

JAC は、世界有数のリアルマネーを扱う金銭流通機器のリーディングカンパニーである JCM の米国子会社です。JCM グループは、これまで世界中の紙幣に関するニーズに応え成長し、主力事業として貨幣処理機器や遊技場向け機器の開発・製造・販売等を行ってきました。特に貨幣処理機器は 80 カ国超の通貨に対応してきた実績があり、その中でも、貨幣受入口の紙幣識別機ユニットは、カジノ等の遊技場マーケットを筆頭に、自動販売機、ガソリンスタンド、キオスクといったマーケットに幅広く進出しております。

米調査会社 Gartner は、2011 年から 2015 年までの世界のスマートフォン市場シェアに関する予測レポートで、Google の Android OS 搭載機種が 2012 年には全体の半分を占めると発表しております。また、Google が 2010 年 12 月に発表した Android の最新バージョンである「Gingerbread」は、非接触 IC チップを利用して情報を読み取るなど、NFC（※2）機能をサポートしており、今後の Android はさらに多くの NFC 機能に対応する予定だと Google の Rubin 副社長はコメントしています。このことから、Android OS 搭載機種の普及に伴い、モバイル電子マネーの事業領域の拡大・急成長が期待されます。

こうした市場動向に先んじてテックファームと JAC は、これまで両社が蓄積してきたノウハウを補完・融合し発展させ、成長の期待される海外市場に向けた新たな金銭処理ソリューションを開発、新たな事業化に向けて動き始めます。

※1. 携帯電話を使った決済（おサイフケータイ）に利用されている非接触型 IC チップ FeliCa のプラットフォームサービスを提供する企業

※2. Near Field Communication の略称であり、IC カードや携帯電話など、さまざまな機器間で無線通信を行うための技術のこと

※　記載の商品名、サービス名及び会社名は、各社の商標または登録商標です

■テックファーム株式会社について

所 在 地　東京都新宿区大久保一丁目３番 21 号
代 表 者　代表取締役社長　千原　信悟
設　　立　1991 年８月 30 日
資 本 金　319,445,000 円（2011 年１月末時点）
事業内容　モバイルアプリケーションから分散サーバネットワークまで、幅広い協調型システムの企画・設計・開発・運用ソフトウェア開発事業
U R L　http://www.techfirm.co.jp

■JCM AMERICAN CORP.について

所 在 地　925 Pilot Road, Las Vegas,Nevada,89119 U.S.A
代 表 者　President Akiyoshi Isoi
設　　立　1988 年７月
資 本 金　7,200,000 ドル（US$）
事業内容　貨幣処理機器等の販売
U R L　http://www.jcmglobal.com/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
テックファーム株式会社　管理部
Tel.　03-3200-2072　Fax.　03-3200-2013
Email：ir@techfirm.co.jp